



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia

Ufficio VII - Ambito territoriale di Lecco e attività esercitate a livello regionale in merito al personale della scuola
Via Polesine, 13 - 20139 Milano - Codice Ipa: m_pi

Ai dirigenti scolastici e ai docenti
degli istituti scolastici della Lombardia con
insegnamento del cinese

Al sito web

**Oggetto: Mobilità studentesca e cooperazione universitaria tra Italia e Cina – 2018
HSK Exhibition of Study Abroad and Career Program – Milano 10 giugno**

Si comunica che il **10 giugno 2018** avrà luogo a Milano la seconda edizione della fiera organizzata in Italia dal **Centro HSK** e dall'**Istituto Confucio dell'Università degli Studi di Milano**, in collaborazione con il **Chinese Testing International Co. Ltd**, che si terrà presso il piano terra del Polo di Mediazione interculturale e comunicazione dell'Università degli Studi di Milano, dalle 9:00 alle 17:00 (piazza Montanelli 1, Sesto S. Giovanni, MI – fermata M1 Sesto Marelli). I partecipanti potranno incontrare 16 università cinesi e centri specializzati in diverse aree della conoscenza, al fine di le opportunità di mobilità verso la Cina e attivare canali di collaborazione e scambio culturale con scuole e atenei cinesi. Alle ore 12.00 verrà anche conferito il premio per il concorso di traduzione del 5 maggio 2018.

L'ingresso all'evento è gratuito. Dettagli sull'evento e sull'Istituto Confucio si trovano nella locandina allegata (All.1).

Per informazioni contattare l'Istituto Confucio dell'Università degli Studi di Milano, tel. 02 50321675 (lunedì – venerdì, dalle 10:00 alle 15:00), info.confucio@unimi.it, o consultare il sito www.istitutoconfucio.unimi.it

Con la preghiera di collaborare alla massima diffusione dell'evento, si porgono cordiali saluti.

Il dirigente
Luca Volonté

Allegati

- Allegato 1 (Programma dell'evento)

LV/pm

Referente:

Paola Martini

Tel 02 574627292

Mail relazioni.lingue@gmail.com,

